### ノンハロゲン難燃型FPC用電磁波シールドフィルム

# NEW SF-PC5500 RI

#### SF-PC5500は…

SF-PC5000の機能を損なうことなくUL94 VTM-0適合品として、さらに進化させました。接着剤の樹脂を高難燃化し、ノンハロゲンのシールドフィルムを達成。

シールド特性、機械特性、物理特性、各種信頼性、FPC加工条件はPC5000と変わりません。 製法、構造、外観、各部構成寸法もPC5000とほぼ同一。

高摺動性、高屈曲性に加え安全性や環境配慮が要求される用途に最適です。

#### SF-PC5000シリーズの環境適合性

	NEW SF-PC5500	SF-PC5000
ノンハロゲン	適合	適合
RoHS指令	適合	適合
鉛フリーハンダリフロー対応	適合	適合
SONY GB (グリーンブック)	登録	登録
<b>UL94</b> 燃焼クラス	VTM-O	_

#### SF-PC5000/SF-PC5500の特徴

- O UL94 VTM-O (SF-PC5500のみ適合)
- 総厚22ミクロン (プレス後15ミクロン) の超薄型

シールド基材に2層キャスト法を採用。内部絶縁層は柔軟性、外部絶縁層は耐摩耗性に優れる。

● 優れた摺動性、屈曲性

薄型化するスライド型携帯端末の摺動部に最適です。

■ 吸湿リフローにも対応

ガスバリア性を大きく緩和。鉛フリーハンダリフローにも対応します。

● 優れた寸法安定性

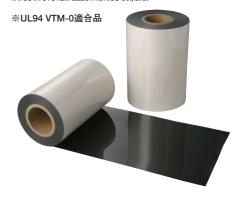
薄型FPCやCOFへの片面シールドで反りを大幅に低減。

#### UL登録内容

UL94 VTM-0 (Kapton50Hとの組み合わせにより適合) ※Kapton® は米国デュポン社の登録商標です。

ノンハロゲン難燃型FPC用電磁波シールドフィルム

## SF-PC5500 SAL TATSUTA SYSTEM ELECTRONICS Co., LTD.



#### SF-PC5000シリーズの構成

転写フィルム (透明): 50 µm PET#50 絶縁層: 5 µm (下)第1絶縁層+(上)第2絶縁層 金属薄膜層: 0.1 µm 異方導電性接着剤層: 17 µm (プレス後 10 µm)

TATSUTA SYSTEM ELECTRONICS Co.,LTD.